



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

F2/38/2025/ZP

Warszawa, dnia 26.05.2025 r.



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp pt. **„Dostawa automatycznej piły do precyzyjnego cięcia materiałów półprzewodnikowych, ceramiki i kompozytów wraz z osprzętem do mocowania materiału i zestawem ściernic tnących ”**, które odbyło się w dniu 26.05.2025 r. o godz. 10:00.

Zamawiający dokonał otwarcia następujących ofert:

Lp.	Nazwa	Cena netto
2.	DISCO HI-TEC EUROPE GmbH Liebigstrasse 8 85551 Kirchheim b. München Niemcy	252 550,00 EUR

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805 | imif.lukasiewicz.gov.pl
AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918, BDO: 000505091
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001